

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

476

ML4

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

08.06.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	363		2
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		3
B-RS-FR4-DS-1.55mm-035+035-TG150-HF	50200664	35	L2	4
		1480		
		35	L3	
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	363		5
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		6
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	RS	7

Dicke nach Verpressen

B00:

2290 µm

Tol+:

240 µm

Tol-:

240 µm

Dmax:

2530 µm

Dmin:

2050 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

2400 µm

Tol+:

240 µm

Tol-:

240 µm

Dmax:

2640 µm

Dmin:

2160 µm

Messstelle:

(05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

2346 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik